

原创看图快速学多层板叠层，阻抗计算，Si9000 的使用

在多层板设计中我们经常遇到 USB, HDMI, LVDS, DDR 及各种天线等信号要做阻抗控制，从而保证机器稳定及各项指标测试合格率。

那么我们在设计时是怎么控制阻抗的呢？

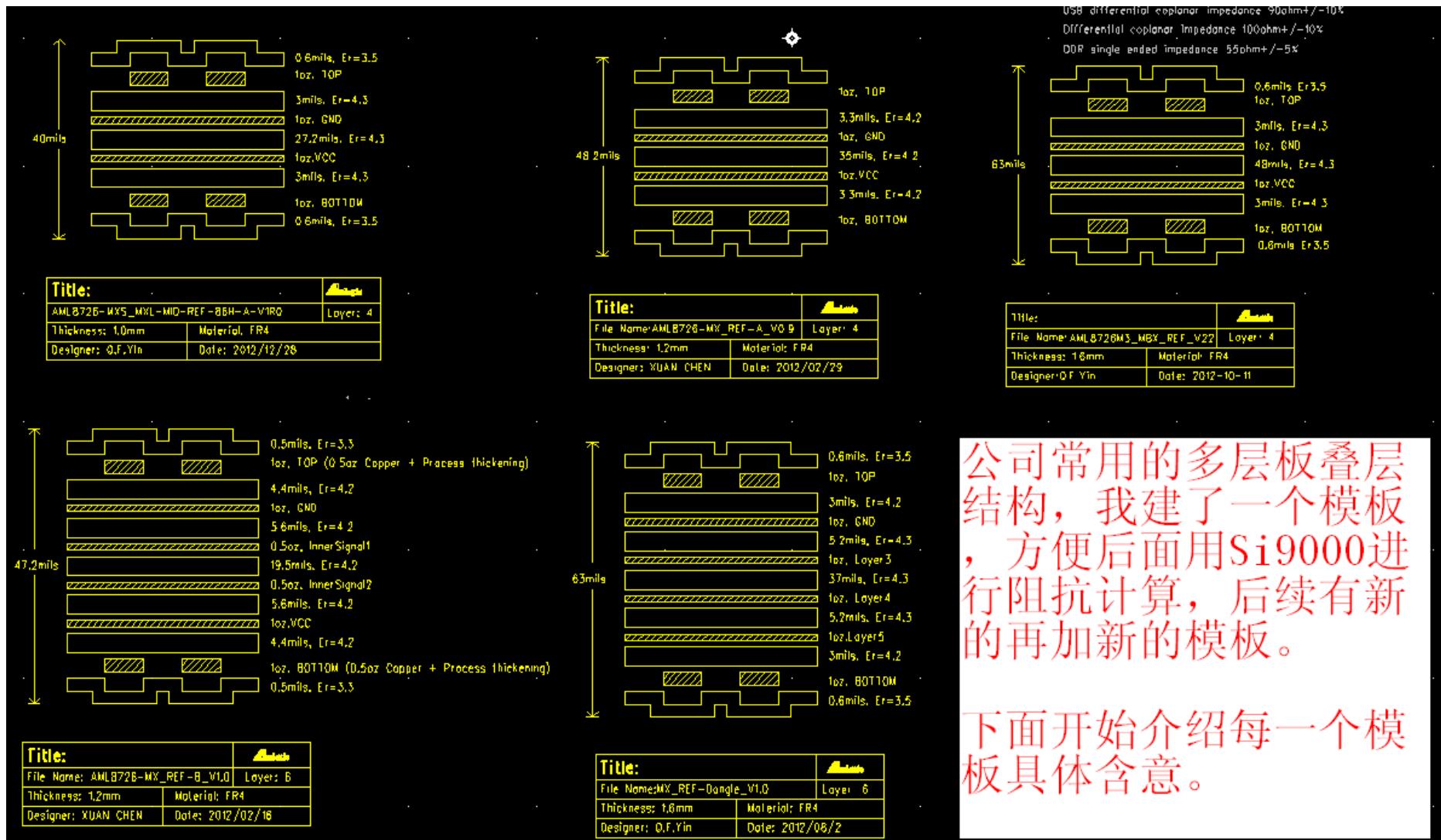
- 1.用经验值，把以前做过的阻抗线记录，例如，线宽线距板厚记录下来，下次用时直接套用。
- 2.先按常规设计，把 PCB 需要做阻抗的线高亮，然后截图给 PCB 板厂，要板厂控制，板厂会按我们要求的阻抗对资料进行微调，比如调整线宽线距从而达到我们要求的阻抗。
- 3.在设计之初：我们按叠层参数，及要板厂提供相关资料（板材，介电常数，绿油，PP 片厚度等），再结合 Si9000 软件进行阻抗计算，算出来的参数走阻抗线；最后出洗板资料给 PCB 板厂的同时截图，要板厂进行控制阻抗，这样的好处是，一般情况板厂不会动我们的资料，要动也是很微小的调整。

从上面可以看出，1 与 2 点都不保险，第 1 点若 PCB 叠层参数变了，那么阻抗也会变，继续套用那天错了都不知道，第 2 点截图要板厂控制，这个可是可以，但是也经常会遇到板厂工程人员打电话过来说，你的阻抗做不了，原因是你的设计的线宽线距相差太大，板上又没有足够的空间加宽线宽线距之类的。显然第 3 点方案最保险，不会出

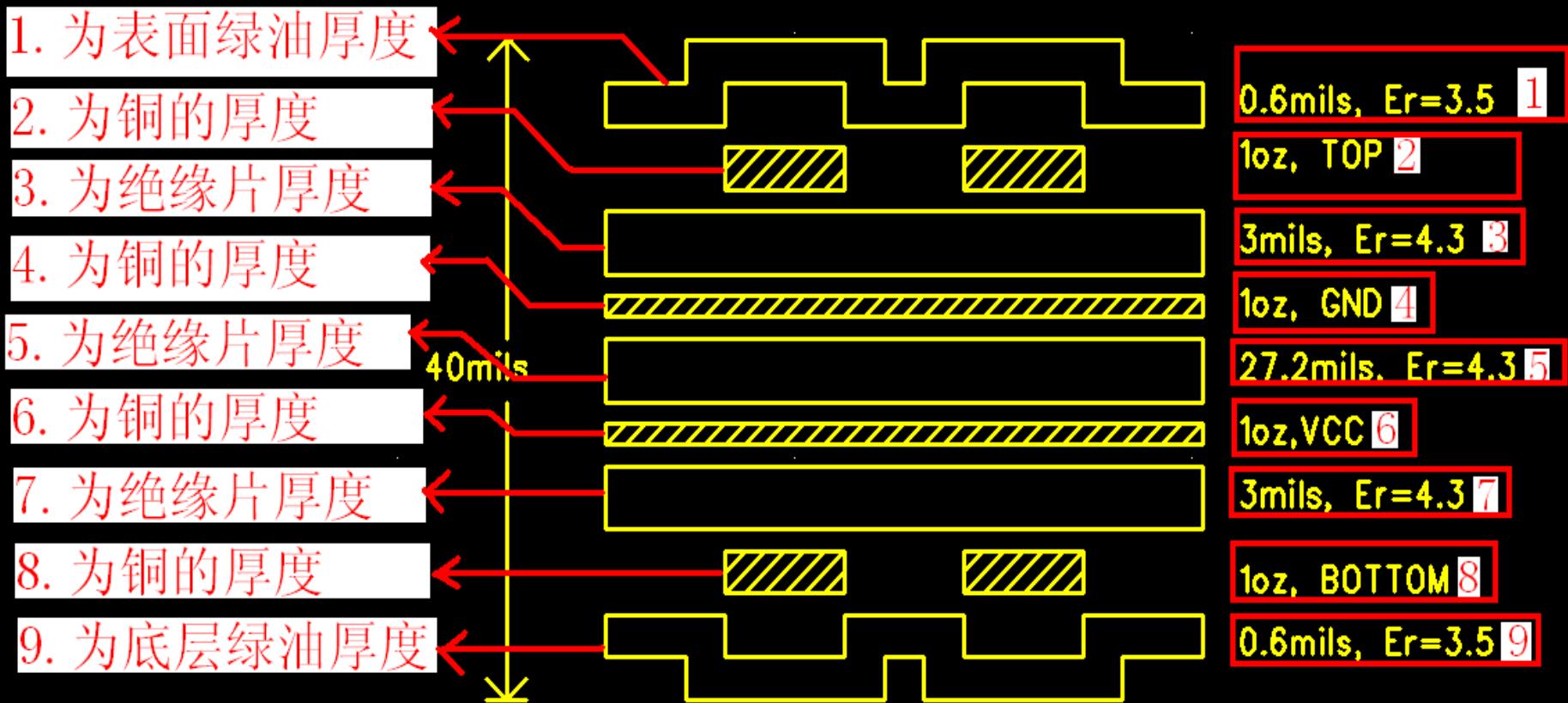
现板厂不能控制阻抗的现象发生。

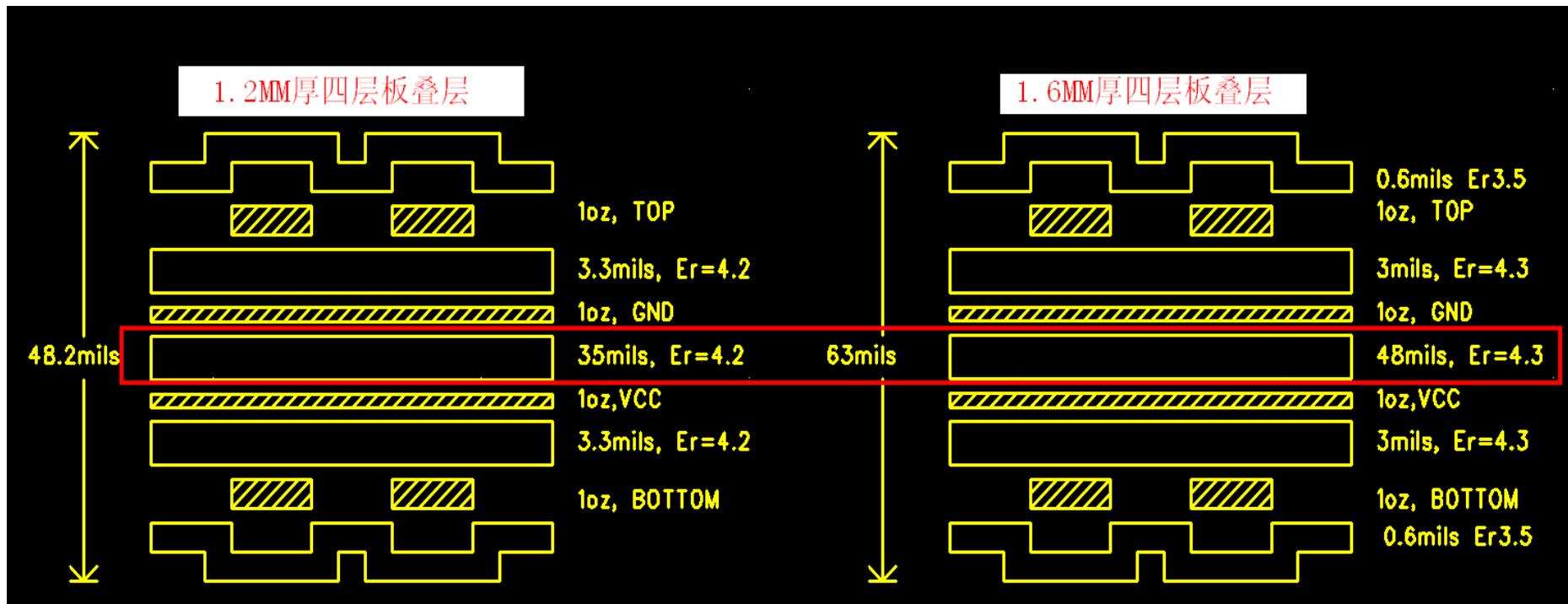
好了，现在我们开始学习 **Si9000** 的使用，培训内容如下：

- 1.公司常用叠层模版说明
- 2.**Shortcut to Si9000** 阻抗计算软件界面讲解。
- 3.常用阻抗计算模版说明。
- 4.阻抗计算正推反推教程
- 5.实例一讲解（单端阻抗包地计算）
- 6.实例二讲解（差分对阻抗包地讲算）



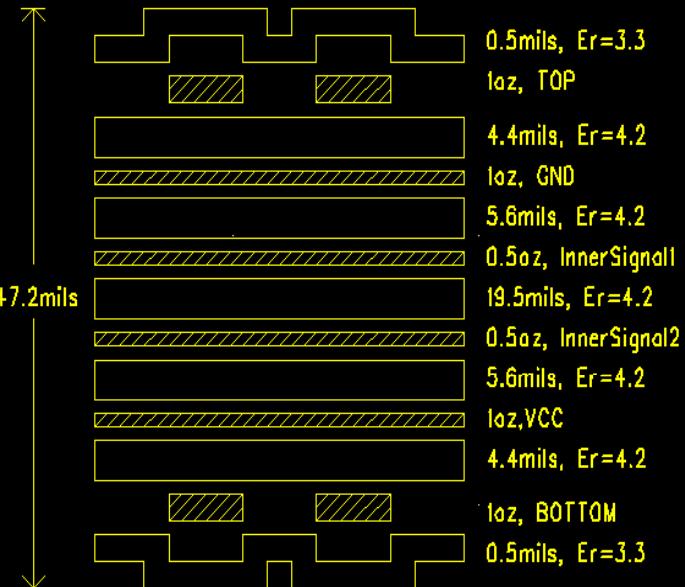
图为我们公司MID常用叠层结构 4层1.0MM厚



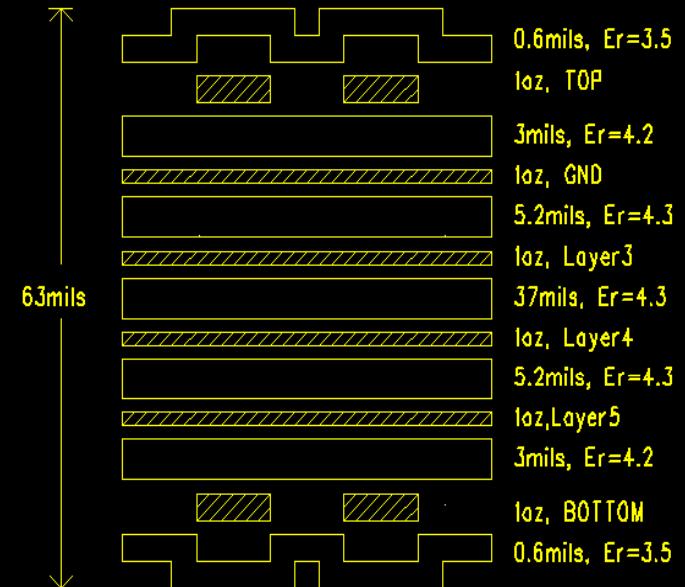


从这两个4层叠层截图我们可以看出，只有一层绝缘片厚度不一样，其它厚度一致，也就是说我们的四层板叠层不管是1.0/1.2/1.6MM厚，实际只改上图中红框这块PP绝缘片的厚度
备注：1oz铜厚约等于1.3779Mils.

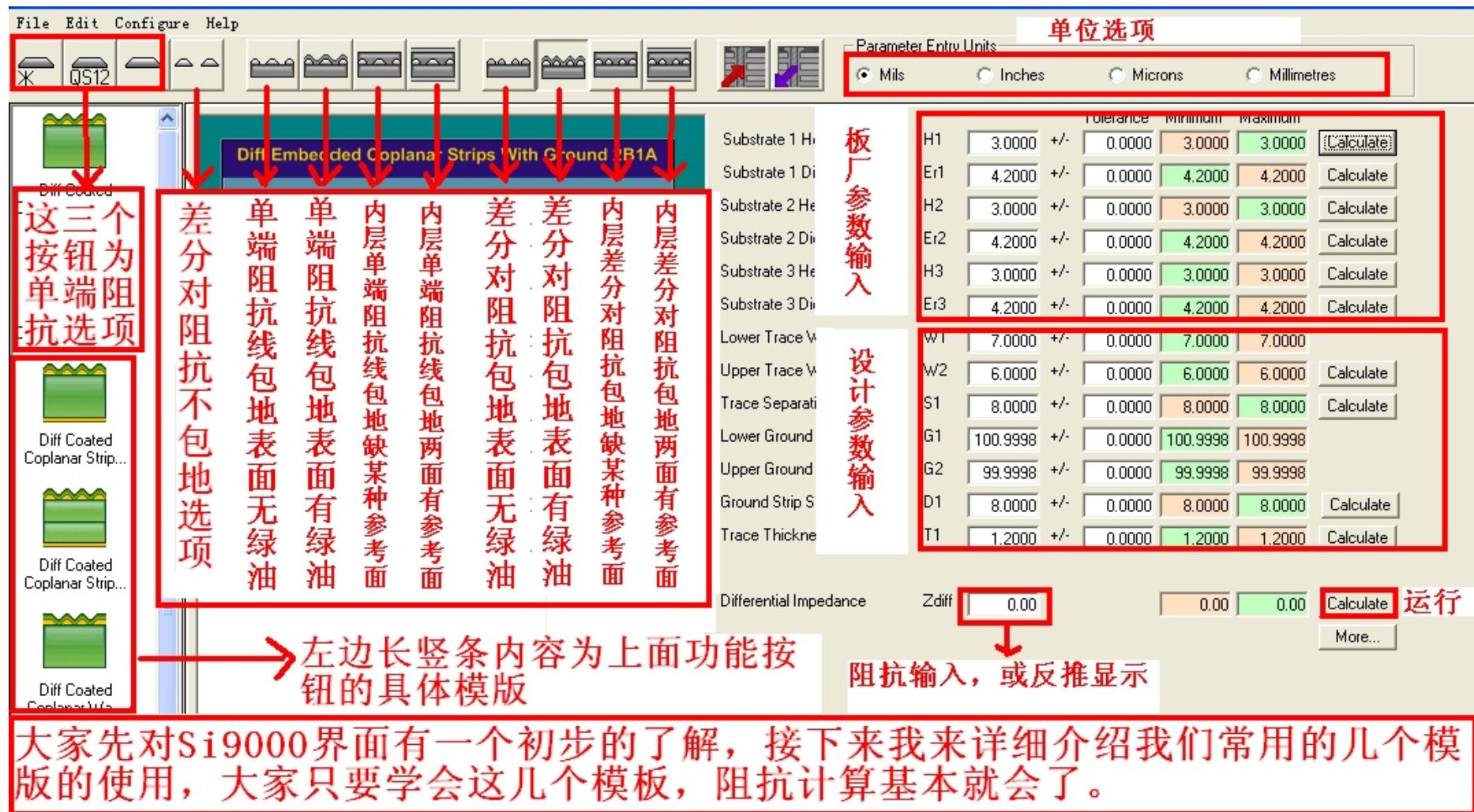
1. 2MM厚6层板常用叠层



1. 6MM厚6层板常用叠层



从这两个图中我们可以看出，顶层/底层的绿油及中间层/绝缘片的厚度有很多不相同，遇到这种情况我们可以这样做，1. 在PCB设计后把我们需要的叠层模板加进去，出GERBER资料给板厂，PCB板厂看到会按我们叠层要求做 2. 在设计之初向我们现有的PCB供应商要PCB板材，介电常数，绿油，绝缘片等相关参数，然后填写到新的模版中



Polar Si9000 PCB Transmission Line Field Solver - [C:\Program Files\Polar\Si9000\Untitled.Si9]

File Edit Configure Help

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

1

2

3

4

Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

www.polarinstruments.com

Notes
 Add your comments here

Interface Style
 Standard Extended

G.S. Convergence
 Fine (Slower) Coarse (Faster)

Differential Impedance Zdiff 0.00 0.00 0.00 Calculate

		Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	8.5000	+/- 0.0000	8.5000	8.5000	Calculate
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	Calculate
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/- 0.0000	7.0000	7.0000	
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/- 0.0000	6.0000	6.0000	Calculate
Trace Separation	S1	8.0000	+/- 0.0000	8.0000	8.0000	Calculate
Trace Thickness	T1	1.2008	+/- 0.0000	1.2008	1.2008	Calculate
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Between Traces	C3	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	

Lossless Calculation **3**

Frequency Dependent Calculation

1. 选最左边（1B）模板，这个模板的含义：
信号线与GND层相临，并且信号线上盖有绿油

2. 选上面差分对模式（如图2）

3. 点图3按钮，调出图4界面。

备注：此模板为阻抗线不包地

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

			Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	8.5000	+/-	0.0000	8.5000	8.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/-	0.0000	7.0000	7.0000	
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/-	0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/-	0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	
Impedance	Zo	0.00		0.00	0.00	<input type="button" value="Calculate"/>	

Notes: Add your comments here

Interface Style:

Coated Microstrip 1B

www.polarinstruments.com

外层单端阻抗不包地模版

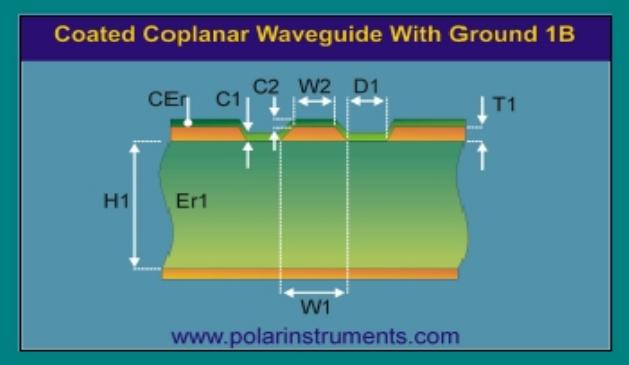
H1: 介质厚度 (PP片或者板材, 不包括铜厚)
 Er1: PP片的介电常数 (例如: 板材4.5 P片4.2)
 W1: 阻抗线线宽/既梯型最底端 (客户要求的线宽)
 W2: 阻抗线梯型最上端线宽 (W2=W1-0.5MIL)
 T1: 成品铜厚
 C1: 基板的绿油厚度 (通常按0.8MLS)
 C2: 铜皮或走线的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
 C3: 基板上面的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
 Cer: 绿油的介电常数 (通常按3.3/3.5MLS这两个参数, 误差不大)
 zo: 由上面参数计算出的理论值。

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

		Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	8.5000	+/- 0.0000	8.5000	8.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/- 0.0000	7.0000	7.0000	
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/- 0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Ground Strip Separation	D1	8.0000	+/- 0.0000	8.0000	8.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/- 0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	

Notes Impedance Zo 0.00 0.00 0.00

Coated Coplanar Waveguide With Ground 1B



www.polarinstruments.com

H1: 介质厚度 (PP片或者板材, 不包括铜厚)
Er1: PP片的介电常数 (例如: 板材4.5 P片4.2)
W1: 阻抗线线宽/既梯型最底端 (客户要求的线宽)
W2: 阻抗线梯型最上端线宽 ($W2=W1-0.5\text{MIL}$)
D1: 阻抗线到包地铜皮的距离
T1: 成品铜厚
C1: 基板的绿油厚度 (通常按0.8MLS)
C2: 铜皮或走线的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
Cer: 绿油的介电常数 (通常按3.3/3.5MLS这两个参数, 误差不大)
zo: 由上面的参数算出的理论值

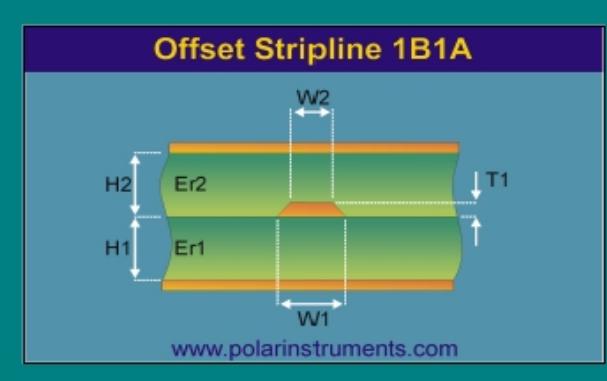
外层单端阻抗包地模版

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

		Tolerance	Minimum	Maximum			
Substrate 1 Height	H1	4.2500	+/-	0.0000	4.2500	4.2500	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 2 Height	H2	4.2500	+/-	0.0000	4.2500	4.2500	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 2 Dielectric	Er2	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/-	0.0000	7.0000	7.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/-	0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/-	0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Impedance	Zo	0.00		0.00	0.00	<input type="button" value="Calculate"/>	<input type="button" value="More..."/>

Notes

内层单端阻抗不包地模板



www.polarinstruments.com

H1:介质厚度（PP片或者光板，不包括铜厚）
 Er1:H1厚度的PP片的介电常数（例如：P片4.2Mils）
 H2:介质厚度（PP片或者光板，不包括铜厚）
 Er2:H1厚度的PP片的介电常数（例如：P片4.2Mils）
 W1:阻抗线线宽/既梯型最底端（客户要求的线宽）
 W2:阻抗线梯型最上端线宽（W2=W1-0.5MIL）
 T1:成品铜厚
 zo:由上面的参数算出的理论值

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

		Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	3.5000	+/- 0.0000	3.5000	3.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	3.5000	+/- 0.0000	3.5000	3.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/- 0.0000	7.0000	7.0000	
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/- 0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Separation	S1	8.0000	+/- 0.0000	8.0000	8.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2008	+/- 0.0000	1.2008	1.2008	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Between Traces	C3	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	

Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

www.polarinstruments.com

Notes

 Interface Style Standard

 90.00 90.00

差分对阻抗不包地模版

H1: 介质厚度 (PP片或者板材, 不包括铜厚)
 Er1: PP片的介电常数 (例如: 板材4.5 P片4.2)
 W1: 阻抗线线宽/既梯型最底端 (客户要求的线宽)
 W2: 阻抗线梯型最上端线宽 ($W2 = W1 - 0.5\text{MIL}$)
 S1: 阻抗线间距 (客户原稿)
 T1: 成品铜厚
 C1: 基板的绿油厚度(通常按0.8MLS)
 C2: 铜皮或走线的绿油厚度(如果不知道参数按0.5MLS)
 C3: 基板上面的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
 Cer: 绿油的介电常数(通常按3.3/3.5MLS这两个参数, 误差不大)

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

		Tolerance	Minimum	Maximum			
Substrate 1 Height	H1	8.5000	+/-	0.0000	8.5000	8.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/-	0.0000	7.0000	7.0000	
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/-	0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Separation	S1	8.0000	+/-	0.0000	8.0000	8.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Ground Strip Width	G1	100.9996	+/-	0.0000	100.9996	100.9996	
Upper Ground Strip Width	G2	99.9996	+/-	0.0000	99.9996	99.9996	
Ground Strip Separation	D1	8.0000	+/-	0.0000	8.0000	8.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/-	0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Between Traces	C3	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	

Notes
 Add your comments here

Interface Style
 Standard Extended

差分对阻抗包地模版

H1:介质厚度 (PP片或者板材, 不包括铜厚)
 Er1:PP片的介电常数 (例如: 板材4.5 P片4.2)
 W1:阻抗线线宽/既梯型最底端 (客户要求的线宽)
 W2:阻抗线梯型最上端线宽 (W2=W1-0.5MIL)
 S1:阻抗线间距 (客户原稿)
 G1/G2为差分对包地线宽
 D1:阻抗线到包地铜皮的距离
 T1:成品铜厚
 C1:基板的绿油厚度 (通常按0.8MLS)
 C2:铜皮或走线的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
 C3:基板上面的绿油厚度 (如果不知道参数按0.5MLS)
 Cer:绿油的介电常数 (通常按3.3/3.5MLS这两个参数, 误差不大)

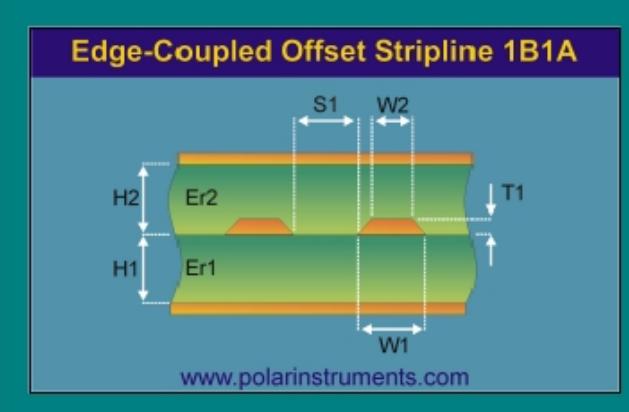
QS12

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

			Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	4.2500	+/-	0.0000	4.2500	4.2500	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 2 Height	H2	4.2500	+/-	0.0000	4.2500	4.2500	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 2 Dielectric	Er2	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	7.0000	+/-	0.0000	7.0000	7.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Trace Width	W2	6.0000	+/-	0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Separation	S1	8.0000	+/-	0.0000	8.0000	8.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/-	0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Differential Impedance	Zdiff	0.00		0.00	0.00	0.00	<input type="button" value="Calculate"/>

Notes
Add your comments here

内层差分对无包地模版



Edge-Coupled Offset Stripline 1B1A
www.polarinstruments.com

这两个为重要项，请按正确资料输入。

这里是填我们已知线宽，线距，再结合下面阻抗的算出的值再适当调整。

这个为次要项，有就按板厂提供参数输入，没有默认就行，误差经实验对比可以忽略。

	Tolerance	Minimum	Maximum			
Substrate 1 Height H1	3.0000	+/-	0.000	3.0000	3.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric Er1	4.3000	+/-	0.000	4.3000	4.3000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width W1	5.0000	+/-	0.000	5.0000	5.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Trace Width W2	4.5000	+/-	0.000	4.5000	4.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Separation S1	6.0000	+/-	0.000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Ground Strip Width G1	20.9998	+/-	0.000	20.9998	20.9998	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Ground Strip Width G2	20.9998	+/-	0.000	20.9998	20.9998	<input type="button" value="Calculate"/>
Ground Strip Separation D1	5.0000	+/-	0.000	5.0000	5.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness T1	1.2000	+/-	0.000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate C1	1.0000	+/-	0.000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Trace C2	1.0000	+/-	0.000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Between Traces C3	1.0000	+/-	0.000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Dielectric CEr	4.2000	+/-	0.000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>

Zdiff 0.00 0.00 More...

Diff Coated Coplanar Strips 1B

Diff Coated Coplanar Strips 2B

Diff Coated Coplanar Strip...

Diff Coated Coplanar Strip...

Diff Coated Coplanar Wa...

Diff Coated Coplanar Wa...

Diff Coated Coplanar Wav...

Diff Coated Coplanar Strips With Ground 1B

Substrate 1 Height H1 3.0000 +/- 0.0000 Tolerance 3.0000 3.0000 Calculate
 Substrate 1 Dielectric Er1 4.3000 +/- 0.0000 4.3000 4.3000 Calculate
 Lower Trace Width W1 4.0527 +/- 0.0000 4.0527 4.0527
 Upper Trace Width W2 3.0527 +/- 0.0000 3.0527 3.0527 Calculate
 Trace Separation S1 5.0000 +/- 0.0000 5.0000 5.0000 Calculate
 Lower Ground Strip Width G1 20.9998 +/- 0.0000 20.9998 20.9998
 Upper Ground Strip Width G2 20.9998 +/- 0.0000 20.9998 20.9998
 Ground Strip Separation D1 5.0000 +/- 0.0000 5.0000 5.0000 Calculate
 Trace Thickness T1 1.2000 +/- 0.0000 1.2000 1.2000 Calculate
 Coating Above Substrate C1 1.0000 +/- 0.0000 1.0000 1.0000
 Coating Above Trace C2 1.0000 +/- 0.0000 1.0000 1.0000
 Coating Between Traces C3 1.0000 +/- 0.0000 1.0000 1.0000
 Coating Dielectric CEr 4.2000 +/- 0.0000 4.2000 4.2000
 Differential Impedance Zdiff 90.00 0.00 0.00 Calculate More...

Notes
Add your comments here

阻抗反推教程：已知阻抗，求线宽线距参数

备注：线宽与线距只能求其一，必须输入一个已知的参数，也可以输入一个常用的值，然后结合算出的值，进行微调。

点框内按钮，求线宽

在这里输入你要的阻抗值。

实例一：单端阻抗包地计算（MID 4层板上的WFIF天线，要求做50欧姆，误差百分之十）

Parameter Entry Units: Mils

Substrate 1 Height	H1	40.0000	+/-	0.0000	40.0000	40.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.3000	+/-	0.0000	4.3000	4.3000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	W1	25.0000	+/-	0.0000	25.0000	25.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Trace Width	W2	24.5000	+/-	0.0000	24.5000	24.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Ground Strip Width	G1	30.0000	+/-	0.0000	30.0000	30.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Ground Strip Width	G2	29.5000	+/-	0.0000	29.5000	29.5000	<input type="button" value="Calculate"/>
Ground Strip Separation	D1	6.0000	+/-	0.0000	6.0000	6.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/-	0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Between Traces	C3	1.0000	+/-	0.0000	1.0000	1.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Dielectric	CEr	4.2000	+/-	0.0000	4.2000	4.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Impedance	Zo	50.22		50.22	50.22	<input type="button" value="Calculate"/>	

此参数计算出来的阻抗为50.22欧姆，符合我们要求（备注：天线走在顶层，参考第四层平面，天线包地30Mils，到地间距为6Mils并打沿天线打地孔另把天线部分中间层2到3层的参考面做挖空处理。

为什么要挖空处理呢，由左边的叠层参数可以发现顶层到GND层厚度只有3Mils，天线一部分信号可能会被GND层衰减，还有如果直接参考第二层，为了达到阻抗，天线的线宽会非常小，线宽要4Mils，线距5Mils才能接近50欧姆。

实例二：差分对包地阻抗计算（MID四层设计，要求对USB差分做90欧姆阻抗）

Parameter Entry Units
 Mils Inches Microns Millimetres

		Tolerance	Minimum	Maximum		
Substrate 1 Height	H1	3.0000	+/- 0.0000	3.0000	3.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Substrate 1 Dielectric	Er1	4.3000	+/- 0.0000	4.3000	4.3000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Trace Width	w1	4.0647	+/- 0.0000	4.0647	4.0647	<input type="button" value="Calculate"/>
Upper Trace Width	w2	3.0647	+/- 0.0000	3.0647	3.0647	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Separation	S1	5.0000	+/- 0.0000	5.0000	5.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Lower Ground Strip Width	G1	20.0000	+/- 0.0000	20.0000	20.0000	
Upper Ground Strip Width	G2	19.5000	+/- 0.0000	19.5000	19.5000	
Ground Strip Separation	D1	5.0000	+/- 0.0000	5.0000	5.0000	<input type="button" value="Calculate"/>
Trace Thickness	T1	1.2000	+/- 0.0000	1.2000	1.2000	<input type="button" value="Calculate"/>
Coating Above Substrate	C1	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Above Trace	C2	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Between Traces	C3	1.0000	+/- 0.0000	1.0000	1.0000	
Coating Dielectric	CEr	4.2000	+/- 0.0000	4.2000	4.2000	

差分阻抗 Zdiff: 90.00 0.00 0.00

叠层参数

备注：PCB上USB差分线一部分走在顶层，一部分走在底层，由左边的叠层参数可以看出，顶层/底层相临的PP片厚度均为3Mils，因此我们只要算出一个值就可以了（顶层请参考GND层，底层参考VCC层，注意在设计时USB差分参考电源层时尽量有一个完整的参考面，以免差分线跨界分割区从而引起阻抗不连续。

试题分解：1. 在Zdff输入90，然后填写我们常用的线距与包地线宽（S1差分对间的线距填5Mils，G1包地线宽填20Mils，D1差分对到包地间距离填5Mils）然后反推，点上面求差分线宽，最后求得的线宽为4.0647，我们取4Mils就可以了，在公差范围内。

The screenshot shows the Polar Instruments QSI12 software interface. On the left, there's a stackup diagram with four layers: TOP (0.6mils, Er=3.5), GND (3mils, Er=4.3), VCC (27.2mils, Er=4.3), and BOTTOM (0.6mils, Er=3.5). A vertical dimension of 40mils is indicated between the GND and VCC layers. In the center, there's a schematic diagram of a differential pair with ground planes. On the right, there's a parameter entry table for calculating trace widths and a note about the stackup and impedance calculation.